

한국진공학회 반도체 및 박막 분과 2023년 추계 Workshop 사전등록신청서

■ 기본정보		등록 번호	(학회기재란)
성 명		국 적	대한민국
연락처	소 속		
	부 서	직 위	
	전 화	핸드폰	
	E-mail		
분 과	<input type="checkbox"/> 진공 및 우주기술 <input type="checkbox"/> 표면 및 계면과학 <input type="checkbox"/> 플라즈마 <input type="checkbox"/> 반도체 및 박막 <input type="checkbox"/> 나노/바이오 및 데이터 과학 <input type="checkbox"/> 에너지 및 지속가능 <input type="checkbox"/> 광/양자 및 디스플레이		

※ 진공학회 회원인 경우, 성명과 소속만 작성해주세요

■ 사전등록비

구분	사전등록비
일반	<input type="checkbox"/> 140,000 원
대학원생	<input type="checkbox"/> 90,000 원
학부생	<input type="checkbox"/> 50,000 원

■ 납부 방법

<input type="checkbox"/> 계좌이체	예금주	(사)한국진공학회
	계좌번호	<input type="checkbox"/> 한국씨티은행 102-53127-254 <input type="checkbox"/> 우리은행 126-118971-01-001
	※ 등록자와 송금자가 다를 경우, 사무국으로 알려주시기 바랍니다.	
<input type="checkbox"/> 신용카드	카드번호	
	유효기간	년 월
	※ 아멕스, 현대카드는 수기결제가 안되니, 현장에서 결제 요청 드립니다.	

* 문의사항은 학회 사무국(kvs@kvs.or.kr / 02-567-9486)으로 연락 바랍니다.

위와 같이 등록(납부)합니다.

2023. 12. .